

NEWS RELEASE

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー 三井化学株式会社 https://www.mitsuichemicals.com 三井化学株式会社

2024年12月4日 三井化学株式会社

三井化学グループ、「SEMICON®JAPAN 2024」に出展

三井化学株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:橋本 修)、三井化学 ICT マテリア株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:才本 芳久)、および三井化学ファイン株式会社 (本社:東京都中央区、代表取締役社長:西山 泰倫)は、2024年12月11日から13日に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON® JAPAN 2024」に三井化学グループとして出展いたします。

ブース内では、世界シェア No.1 のイクロステープ™や三井ペリクル™、半導体実装工程に関わる新製品、フッ素代替案材料、特殊モノマー素材、MI(Materials Informatics)、環境への取り組み、等の半導体のロードマップを見据えた新しい技術やソリューションの提案を致します。 皆様のお越しを心よりお待ちしております。



【展示会概要】

展示会名:「SEMICON®JAPAN 2024」

開催期間: 2024年12月11日 (水) ~13日 (金) 10:00~17:00

会場: 東京ビッグサイト(東京国際展示場)東展示棟 1-8 ホール

三井化学グループブース 1434 (東1ホール)

(三井化学・三井化学 ICT マテリア・三井化学ファイン 共同ブース)

*ご来場の際は、SEMICON® Japan 公式サイトより事前登録をお願いいたします。

https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register

【三井化学グループ出展内容】

展示テーマ(ソリューション・製品)	担当部署
三井ペリクル™	三井化学(株) ICT ソリューション事業本部 半導体・光学材料事業部
ミレックス®	三井化学(株)
ハイブリッド接合向け低温接合材	ICT ソリューション事業本部
PFAS フリー超高耐熱・離型フィルム	ICT 材料事業推進室
イクロステープ™ (高温プロセス用保護テープ、高温・低温ファイナルテストソリューション、 ハイブリッドボンディング向けソリューション、ゼロストレス剥離ソリューション)	三井化学 ICT マテリア(株) プロテクトフィルム事業部
PFAS フリーモールド離型フィルム	
高耐熱・低誘電 アミン化合物(FCCL/CCL 用ポリイミド樹脂原料)	三井化学ファイン (株) パーソナルケア材料事業部門 ファインケミカル部
クリエイティブ インテグレーション ラボ [®]	三井化学(株) 研究開発本部 ICT ソリューション研究センター
マテリアルズ・インフォマティクス	三井化学(株) 生産技術研究所
フッ素樹脂代替提案 TPX®	三井化学(株)
超高分子量ポリエチレン 微粒子パウダー ミペロン®	ICT ソリューション事業本部
超高分子量ポリエチレン 射出成形押出成形可能ペレット リュブマー®	半導体·光学材料事業部
半導体製造のサステナビリティへの貢献に向けて	三井化学(株) ICT ソリューション事業本部 企画管理部

以上

<お問合わせ先> 三井化学株式会社

ICT ソリューション事業本部 企画管理部 TEL: 03-6880-7474

コーポレートコミュニケーション部 TEL: 03-6880-7500

お問合せフォーム https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_ja?param=13